

ANEXO CONVOCATORIA

18/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Computadora de Escritorio - Avanzada de Alto rendimiento operativo. Código ETAP: PC-004-00 - 29/04/2022 ETAP Versión 23</p> <p>Características Generales Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Computadora del tipo "Escritorio - Avanzada" optimizada para alto rendimiento operativo. • Arquitectura X86 de 64Bits con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). • Setup residente en ROM con password de booteo y setup. • Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. • Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. <p>Unidad de Procesamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si oferta procesador marca "INTEL": El rendimiento deberá ser NO inferior a "Cre i7 9na Generación", como mínimo de doble núcleo y de última generación. • Si oferta procesador marca "AMD": El rendimiento deberá ser NO inferior a "Rayzen 7", como mínimo de doble núcleo. <p>Sin importar la marca o modelo ofertado, el CPU tendrá una antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no mayor a 18 meses.</p> <p>Memoria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: DDR4. • 16 GB mínimo. <p>Disco Duro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solido de 256GB SSD o Nvme mínimo. • Mecánico de 1TB mínimo. <p>Video</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo). • Placa Pci-E Nvidia Geforce RTX 2060 6Gb GDDR6 como mínimo compatible con aplicaciones y drivers Intel. <p>Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo. • Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo. • Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas. <p>Networking y Comunicaciones</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none"> • Interfaz de red (mediante tarjeta en slot PCI/PCI-e o chip on-board), Gigabit Ethernet, autosensing (10/100/1000BaseT) y conector RJ45. • Interfaz de red Wireless. • Bluetooth 4.0 o superior. <p>Teclado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teclado - Teclas Español <p>Mouse Optico apto para diseño gráfico/CAD</p> <p>Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED/OLED 22 Pulgadas apro para diseño/CAD - Con cable compatible con el equipo requerido. <p>Puertos Incorporados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al menos 4 puertos USB con sus conectores externos en gabinete con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> • 2 puertos USB 2.0 de alta velocidad. • 2 puertos USB 3.0. • 1 puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). • 1 puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). • 1 puerto para monitor HDMI • 1 puerto para monitor DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. (opcional), sino proveer 1 adaptador de puerto HDMI a DSUB-15 <p>Puertos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sin Adicionales. <p>Sistema Operativo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows 11 Professional <p>Recuperación y Seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> • No contemplado. <p>Periféricos adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • No contemplado <p>Características de expansión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memoria expandible a 32Gb mínimo. <p>Garantía ● La garantía deberá ser de: NO MENOR A 1 AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE TODOS SUS COMPONENTES Y CONTAR CON TÉCNICO LOCAL PARA SU REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN.</p>	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Curado y Lavado. • Método de control: Boton Touch, indicador LED. • Energía máxima: 96W • Voltaje: 24v. • Curado y secado: al aire. • Tiempo de lavado y curado: Entre 2 y 90 Min. • Tamaño de lavado: 170 x 120 x 160 mm • Tamaño de secado y curado al aire: 225x225x370mm 	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Luz concentrada. • Chip de inteligencia artificial. • Corte de Alta agilidad. • Eje Z de alta estabilidad. • Control Inteligente por wiffi-app. 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	<ul style="list-style-type: none">• Actualización en línea OTA.• Tapa protectora abatible.• Precisión de los ejes XY: 0,05 mm.• Velocidad de impresión: 1-4 s/capa.• Espesor de la capa: 0.01 - 0.2 mm.• Resolución de LCD: 3840*2400.• Fuente de Luz integral.• Tamaño de impresión: 192*120*200 mm.• Idioma soporte : español, inglés.	